

USB-A-D-S-B-TH

USB-A-S-F-O-TH

USB-AM-S-F-W-TH

USB-A-S-F-B-VU

## USB-A, USBR-A, USB-AM SERIES

# STANDARD & RUGGED USB 2.0

## SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see [www.samtec.com?USB-A](http://www.samtec.com?USB-A), [www.samtec.com?USBR-A](http://www.samtec.com?USBR-A) or [www.samtec.com?USB-AM](http://www.samtec.com?USB-AM)

### Insulator Material:

High Temperature Thermoplastic

### Contact Material:

Phosphor Bronze

### Plating:

Gold on Contacts, Nickel on Shell, Tin on Tails

### Operating Temp Range:

-50 °C to +85 °C

### Voltage Rating:

30 VAC

### Cycles:

1500 (max tested)

### Packaging:

Packaged and shipped in Bulk Packaging Trays; Trays suitable for automation available

### RoHS Compliant:

Yes

### Lead-Free Solderable:

-TH & -VU=Yes

(Wave Solder only)

### TID Numbers (USB-A):

USB-A-D-X-X-TH (61001199)

USB-A-S-X-X-TH (61001180)

USB-A-S-X-X-SM2 (61001152)

### TID Number (USB-AM):

USB-AM-S-X-X-SM (61001154)

## RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



TYPE

A

SHELL  
TYPE

PLATING

COLOR

TERMINATION

**USB**  
= Standard Connector

**USBR**  
= Increased Retention Connector (Complies with Class 1, DIV II minimum withdrawal requirement of 15N.)

**-S**  
= Single

**-D**  
= Double (-TH option only)

**-F**  
= Gold Flash on Mating Area, Tin on Tails

**-S**  
= 30 μ" (0.76 μm) Gold on Mating Area, Tin on Tails

**-B**  
= Black (USB only)

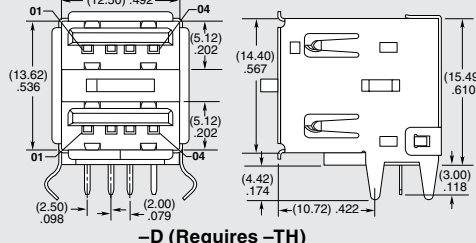
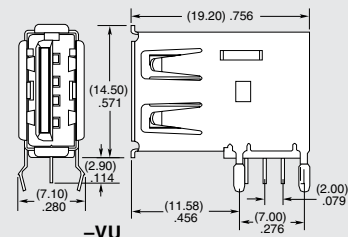
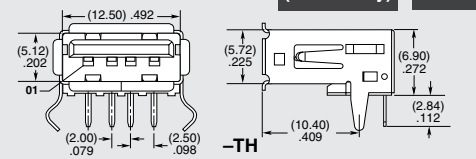
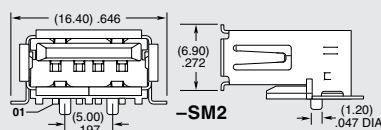
**-W**  
= White (USB only)

**-O**  
= Orange (USBR only)

**-TH**  
= Through-hole

**-SM2**  
= Surface Mount (USB only)

**-VU**  
= Upright, Through-hole



USB

TYPE

SHELL  
TYPE

PLATING

COLOR

TERMINATION

**-AM**  
= A Type (Plug)

**-S**  
= Single

**-F**  
= Gold Flash on Mating Area, Tin on Tails

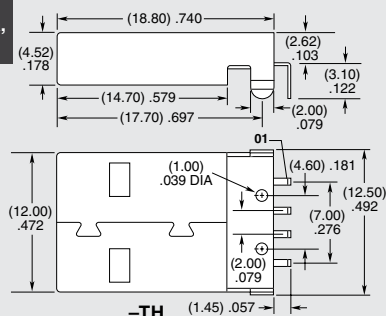
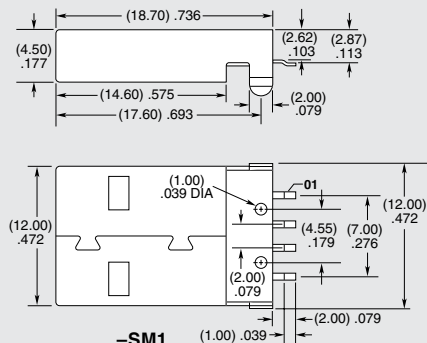
**-S**  
= 30 μ" (0.76 μm) Gold on Mating Area, Tin on Tails

**-B**  
= Black

**-W**  
= White

**-TH**  
= Through-hole

**-SM1**  
= Surface Mount



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9